

<日本特許・実用新案明細書収録セット>

ホームページ公開中! <http://www.itdc-patent.com>

*最新の特許情報が満載!

貴金属メッキ方法と工程

[登録・公開編]平成16年(1年間) 87点

(税込価格)

全文PDF CD-ROM版(抄録版付) ￥24,570-
 全文紙収録 B5製本版 ￥24,570-
 (CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ￥36,750-)

既刊関連セットのご案内

(本体価格)

No.	登録・公開	既刊関連セットのご案内	点	本体価格
No,9642	登録・公開	貴金属メッキ方法と工程	平.15	76点 ￥17,700
No,9443	"	"	平.14	76点 ￥17,700
No,9255	"	"	平.13	74点 ￥19,000
No,9036	"	"	平.12	66点 ￥23,100
No,8811	"	"	平.11	76点 ￥26,600
No,8592	"	"	平.10	75点 ￥27,000
No,8350	"	"	平.9	74点 ￥26,700
No,8087	公告・公開	"	平.8	66点 ￥23,400
No,7949	"	"	平.7	72点 ￥25,300
No,7796	"	"	平.6	69点 ￥24,800
No,7672	"	"	平.5	64点 ￥23,700
No,7520	"	"	平.4	69点 ￥24,700
No,7299	"	"	平.3	66点 ￥23,000
No,7002	"	"	平.2	75点 ￥26,400
No,6723	"	"	平.1	65点 ￥22,000
No,8503	"	装飾用パラジウムメッキ方法	平.5-9	53点 ￥20,700
No,8497	"	ハードディスク用基板のメッキ方法	平.5-9	66点 ￥27,800
No,8298	"	ノン・シアン・メッキ方法と浴の組成	平.1-8	68点 ￥29,700
No,8295	"	メタルアレルギー防止メッキ方法	平.5-8	62点 ￥26,800
No,9191	"	メッキ用光沢剤の組成と光沢メッキ方法	平.9-12	60点 ￥23,200
No,9192	"	抗菌性メッキ加工方法と製品	平.9-12	56点 ￥22,800

*お申し込み方法・・・下記にご記入の上、EメールまたはFAX・郵便にてお送りください。

(メール宛先: kokusai@itdc-patent.com お電話でも承ります)

[CD-ROM版はPDFファイルにしておりリンク機能、B5製本版はB5サイズ・目次製本済みです。

2~3日中に請求書同封の上お送り致します。]

お 申 込 書

会社名	ご注文内容
	ニュースガイド No, CD-ROM版・B5製本版・一括購入
所属部署	題名
	合計 ¥
担当者名	E-mail
	() Fax ()
住所 〒	

貴金属メッキ方法と工程

No.9787

[登録・公開編] 平成16年(1年間) 87点

CD-ROM版 ¥24,570

B5製本版 ¥24,570

(全て税込価格)

(CD-ROM版・B5製本版 一括購入 ¥36,750)

- | | | | |
|--------------------------------|-------------------------------|--|--|
| 1 金属多孔体および該金属多孔体の製造方法 | 片山特殊工業株式会社 | 30 表面処理方法、金属部品および時計 | セイコーエプソン株式会社 |
| 2 シリコンとの貴金属電極接点のための方法 | インターナショナル・ビジネス・マシーンス・コーポレーション | 31 表面処理方法、金属部品および時計 | セイコーエプソン株式会社 |
| 3 貴金属メッキ処理方法 | 田中貴金属工業株式会社 | 32 電解合成用の陰極 | 田中貴金属工業株式会社 |
| 4 電気めっき方法 | ペルメレック電極株式会社 | 33 補綴の金属製の歯科用成形部材を電気めっきにより析出するための装置 | ヘレーウス クルツァー ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル... |
| 5 半光沢銀めっき用の光沢度調整剤 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 | 34 スズホイスカーの防止方法 | 石原薬品株式会社 |
| 6 銀めっき方法 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 | 35 めっきによる三次元微細構造体の成形法 | 科学技術振興事業団 |
| 7 メッキ装置及びメッキ方法 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 | 36 銀安定化積層体 | F C M株式会社 |
| 8 前処理によるスズホイスカーの防止方法 | 石原薬品株式会社 | 37 耐食導電性皮膜を有する金属材及びその製造方法 | 日本軽金属株式会社 |
| 9 銀被覆バネ用りん青銅とその製造方法 | 古河電気工業株式会社 | 38 イリジウム、またはこれらの白金合金のメッキ方法 | 独立行政法人物質・材料研究機構 |
| 10 装飾複合めっき皮膜 | 清川メッキ工業株式会社 | 39 電気・電子回路部品の接続端子として用いられる複合金金属球及びその製造方法 | 福田金属箔粉工業株式会社 |
| 11 端子およびそれを有する部品 | F C M株式会社 | 40 再び解除可能な電氣的接続部を惹起させるための装置および該電氣的接続部を得る方法 | ローベルト ボツシユ ゲゼルシャフト ミット ベシュレンクテル ハフツング |
| 12 コネクタ端子およびそれを有するコネクタ | F C M株式会社 | 41 絶縁膜の欠陥検出方法及びその装置 | 株式会社ルネサステクノロジ |
| 13 端子、それを有する部品および製品 | F C M株式会社 | 42 発光ダイオードデバイス用の基板 | 田中貴金属工業株式会社 |
| 14 メッキ方法 | 古河電気工業株式会社 | 43 金属樹脂複合体とその製造方法 | 高島 正之 |
| 15 配線基板の製造方法及び半導体装置 | 新光電気工業株式会社 | 44 電気複合めっき浴及び電気複合めっき方法 | 荏原ユー・ジライト株式会社 |
| 16 金属箔用電着ドラム | 村田ポーリング技研株式会社 | 45 発色メッキ膜とその製造方法 | Y K K株式会社 |
| 17 錫 - 銀合金電気めっき浴 | 株式会社大和化成研究所 | 46 高耐食性部材及びその製造方法 | 大阪瓦斯株式会社 |
| 18 電気・電子回路部品 | 株式会社大和化成研究所 | 47 端子およびそれを有する部品 | F C M株式会社 |
| 19 接点部材及びその製造方法 | 常木鍍金工業株式会社 | 48 非シアン電解金めっき液 | 新光電気工業株式会社 |
| 20 半導体装置用リードフレーム | 新光電気工業株式会社 | 49 電子部品端子の水溶性半田濡れ性向上処理剤および処理法 | 中部キレスト株式会社 |
| 21 電子部品用材料 | 松下電工株式会社 | 50 錫 - 銀 - 銅含有めっき液、電解めっき方法、錫 - 銀 - 銅含有めっき被膜、並びにこのめっき被膜を... | 新菱電子株式会社 |
| 22 パラジウムめっき液 | 小島化学薬品株式会社 | 51 金属端子の表面処理方法及び金属端子 | 松下電工株式会社 |
| 23 光ファイバへの電解メッキ方法 | 古河電気工業株式会社 | 52 コネクタ端子およびそれを有するコネクタ | F C M株式会社 |
| 24 金メッキ液および金メッキ方法 | 三菱化学株式会社 | 53 電気接点材料およびそれをを用いた操作スイッチ | 古河電気工業株式会社 |
| 25 イリジウムめっき液及びめっき方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 54 合成物質電気メッキ用基板の活性化方法 | エンソーン インコーポレイテッド |
| 26 電解硬質金めっき液及びそれをを用いためっき方法 | エヌ・イーケムキャット株式会社 | 55 微細孔および/または微細溝を有する基材の孔埋めめっき方法 | 株式会社荏原製作所 |
| 27 コネクタ端子およびコネクタ | F C M株式会社 | 56 逆パルスめっき組成物および逆パルスメッキ方法 | ローム・アンド・ハース・エレクトロニック・マテリアルズ, エル・エル・シー. |
| 28 セラミック電子部品のめっき方法、及びセラミック電子部品 | 株式会社村田製作所 | 57 Auメッキ配線の形成方法 | 松下電器産業株式会社 |
| 29 表面処理方法、金属部品および時計 | セイコーエプソン株式会社 | 58 非シアン系銀めっき液及び銀めっき方法並びにそれによるバンプ形成方法 | 日本エレクトロプレイティング・エンジニアーズ株式会社 |

以下29点省略